

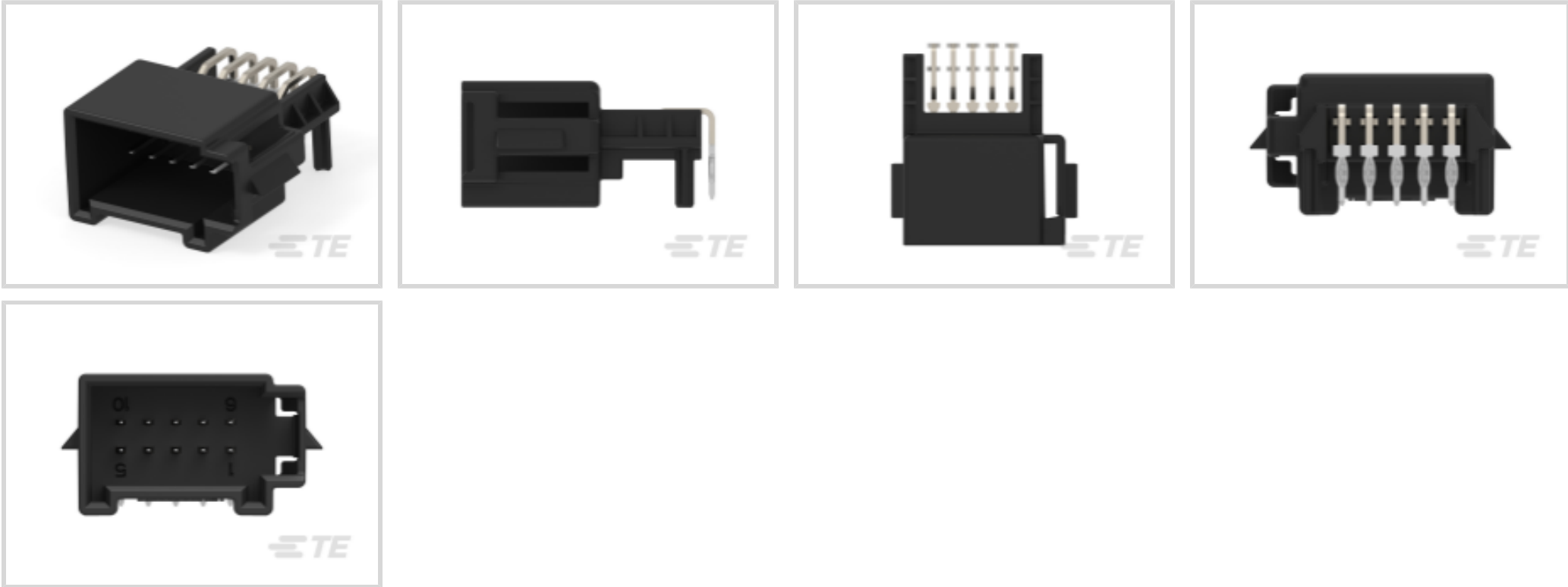
2306369-1

✓ 有效

TE 内部编号 2306369-1
Horizontal, Board-to-Board, 10 Position, 2 Rows, 2.5mm [.098in]
Centerline, Tin (Sn), Printed Circuit Board, Signal, Black, Board
Mount
[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头



PCB 安装方向: 水平
PCB 端接方法: 通孔 - 免焊连接
可密封: 否
连接器和端子端接到: 印刷电路板
电路应用: Signal

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器产品类型	连接器组件
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	水平
----------	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

操作/应用

焊接工艺	支持回流焊
------	-------



电路应用

Signal

包装特性

封装数量	140
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

10POS,TAB0.63X0.63,HDR ASSY,90 DEG,MS

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2306369-1_A1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2306369-1_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2306369-1_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本